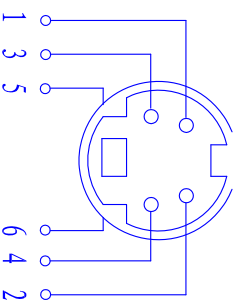


印制电路板推荐开孔尺寸
由下往上插

接点示意图



旧底图总号

底图总号

日期 签字

技术要求

- 1、本产品符合 EU RoHS 要求。
- 2、塑料件表面应光滑平整、无裂纹、飞边、缺料等现象。
- 3、金属件表面应光滑平整、无压伤、划痕、氧化、电镀不良等现象。
- 4、电气性能应符合技术规格书要求。
- 5、未注公差为： $< 6 \pm 0.2$
 $6 \sim 20 \pm 0.3$
 $> 20 \pm 0.4$

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计	严丹	高亚周	包秀峰	
校对	周立新	批		
审核	周贤富	准		
工艺		日期	2008.1.28	

序号	名称	数量	材料	镀涂
4	外导体(左)	1	H65黄铜带 t=0.3	CuSn
3	外导体(右)	1	H65黄铜带 t=0.3	CuSn
2	接触针	4	H62黄铜带 t=0.4	NiAg
1	基座	1	PP0	

DSW-26
S 端子

AVK 8 3.670.026

图样标记 重量 比例

A		3:1
共 1 张	第 1 张	

钻宝电子有限公司